

科技部新竹科學工業園區管理局 函

機關地址：30016新竹市新安路2號

聯絡人：黃翊翔 技士

電話：03-5773311 分機2131

傳真：03-5788030

電子信箱：siang@sipa.gov.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國106年11月28日

發文字號：竹企字第1060033203號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：107申請說明會議程及報名表 1件（106D2006909.DOCX）

主旨：本局舉辦107年度「科學工業園區研發精進產學合作計畫」申請說明會，歡迎貴單位踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、為使各單位了解本計畫內容及申請程序，本局訂於106年12月18、21、22及25日分別於新竹、宜蘭、龍潭以及銅鑼等園區舉辦107年度「科學工業園區研發精進產學合作計畫」申請說明會，歡迎企業先進及學研代表報名參加。

二、檢附各場次活動議程，請於報名截止日前，傳真至03-5788030或採E-mail：emma@learnmore.com.tw回傳。

三、本計畫相關辦法、申請須知及相關申請應備文件，請逕至本局網站(<http://www.sipa.gov.tw>)或計畫網站(<http://rpcp.scipark.tw/>)。如有計畫申請相關問題，歡迎洽詢企劃組黃先生(電話03-5773311分機2131)，或計畫辦公室李小姐(分機2133)、莊小姐(分機2136)。如為資訊系統相關問題，歡迎來電洽詢本局資訊服務人員(分機

總收文 106/11/29



1680)，相關服務人員將竭誠為您服務。

正本：園區各事業（共531單位）、台灣科學工業園區科學工業同業公會、東吳大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、財團法人國家同步輻射研究中心、財團法人中華經濟研究院、財團法人食品工業發展研究所、財團法人生物技術開發中心、財團法人國家衛生研究院、究院、國家災害防救科技中心、大同大學、大葉大學、中原大學、中國文化大學、中宇大學、國科技大學、中國醫藥大學、中華大學、元智大學、世新大學、弘光科技大學、光宇大學、學校財團法人元培醫事科技大學、明志科技大學、明新科技大學、東海大學、長庚大學、學、建國科技大學、高苑科技大學、高雄醫學院、國立中山大學、國立中央大學、國立中興大學、國立交通大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、國立立虎尾科技大學、國立屏東科技大學、國立政治大學、國立高雄大學、國立高雄師範大學、國立清華大學、國立陽明大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立臺北科技大學、國立臺東大學、國立臺南大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、踐大學、國立聯合大學、淡江大學、逢甲大學、開南大學、義守大學、聖約翰科技大學、實南華大學、中山醫學大學、銘傳大學、靜宜大學、亞洲大學、長榮大學、華梵大學、南遠東科技大學、僑光科技大學

副本：科技部、博大股份有限公司（竹科辦公室）、本局企劃組

局 長 王永壯授權單位主管決行

106/11/29
10:53:18